

RK73H 日角形チップ抵抗器(精密級) Flat Chip Resistors (Precision Grade)

1001 1001 1001 1001 1001 1001

外装色: 黒(1F.1H).

青 (1E, 1J, 2A, 2B, 2E, W2H, W3A)

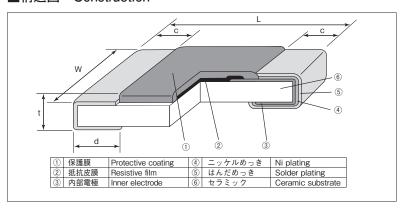
Coating color: Black (1F, 1H),

Blue (1E, 1J, 2A, 2B, 2E, W2H, W3A)

■特長 Features

- 小型・軽量です。
- 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。
- 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を 有しています。
- テーピング等の各種自動実装機に対応します。
- リフロー、フローはんだ付けに対応します。
- 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応です。電極、抵抗、ガ ラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
- Small size and light weight.
- Excellent heat resistance and weather resistance are ensured by the use of metal glaze thick film.
- High stability and high reliability with the triple-layer structure of electrode.
- Applicable to various kinds of automatic mounters for taping, etc.
- Suitable for both flow and reflow solderings.
- Products with lead free termination meet EU-RoHS requirements. EU-RoHS regulation is not intended for Pb-glass contained in electrode, resistor element and glass.

■構造図 Construction



■外形寸法 Dimensions

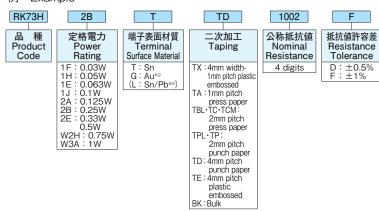
形名 Type	寸法 Dimensions (mm)						
(Inch Size Code)	L	W	С	d	t	(1000pcs)	
1F (01005)	0.4±0.02	0.2±0.02	0.10±0.03	0.11±0.03	0.13±0.02	0.04	
1H (0201)	0.6±0.03	0.6±0.03		0.15±0.05 0.23±0.03		0.14	
1E (0402)	1.0+0.1 0.05	0.5±0.05	0.2±0.1	$0.25^{+0.05}_{-0.1}$	0.35±0.05	0.68	
1J (0603)	1.6±0.2	6±0.2 0.8±0.1 0.3±0.1		0.3±0.1 0.45±0.1		2.14	
2A (0805)	2.0±0.2	1.25±0.1	0.4±0.2	$0.3^{+0.2}_{-0.1}$	0.5±0.1	4.54	
2B (1206)	3.2±0.2	1.6±0.2		$0.4^{+0.2}_{-0.1}$		9.14	
2E (1210)	3.Z±0.Z	2.6±0.2	0.5±0.3	0.4 −0.1	0.6±0.1	15.5	
W2H (2010)	5.0±0.2	2.5±0.2	0.5±0.5	0.65±0.15	0.0 ±0.1	24.3	
W3A (2512)	6.3±0.2	3.1±0.2				37.1	

※1 RK73H2H、RK73H3Aも対応致します

*1 RK73H2H and RK73H3A are also available.

■品名構成 Type Designation

Example



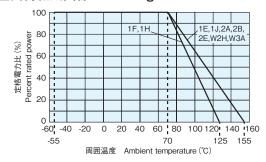
- **2 金めっき電極品は、1E、1J、2A $(10\Omega \sim 1M\Omega)$ で対応しております。 仕様が若干異なりますので、弊社までご相談ください。 **3 1F及び1Hは端子表面材質Tのみを対応致します。
- ※2 Products with gold plated electrodes are also available with 1E, 1J and 2A types (10Ω~1MΩ), so please consult with us.

 ※3 With type 1F and 1H, only T is available as the terminal surface material. 端子表面材質は鉛フリーめっき品が標準となります。環境負荷物質含有についてEU-RoHS以外の物質に対するご要求がある場合にはお問合せください。テーピングの詳細については巻末のAPPENDIX Cを参照してください。

- The terminal surface material lead free is standard.
- Contact us when you have control request for environmental hazardous material other than the substance specified by EU-RoHS.

 For further information on taping, please refer to APPENDIX C on the back pages.

■負荷軽減曲線 **Derating Curve**



周囲温度70℃以上で使用される場合は、上図に示す負荷軽減 曲線に従って、定格電力を軽減して御使用ください。

For resistors operated at an ambient temperature of 70°C or above, a power rating shall be derated in accordance with the above derating curve.

■参考規格 Reference Standards

IEC 60115-8 JIS C 5201-8 EIAJ RC-2134C



■定格 Ratings

_~	1100011180												
形 名 Type	抵抗温度 係数 T.C.R.	定格電力 Power Rating	抵抗值 Resistance D:±0.5%	i範囲 Range (Ω) F:±1%	最高使用電圧 Max. Working		二次加工と包装数/リール Packaging & Q'ty/Reel(pcs)						
()	$(\times 10^{-6}/K)$	natilig	E24 · E96	E24 · E96	voitage		TX	TBL	TA	TC·TCM	TPL·TP	TD	TE
1F	±250 ±300	0.03W	_	6.8k~1M*4 10~6.2k*4	15V	30V	40,000	20,000	_	_	_	_	_
1H	±200 ±400	0.05W	10~1M —	10~10M*4 1.0~9.1*4	25V	50V	_	_	35,000	TC :10,000 TCM:15,000	_	_	_
1E	±100 ±200	0.063W	10~1M —	10~1M 1.0~9.76 1.02M~10M	50V	100V	_	_	_	_	TPL:20,000 TP:10,000	_	_
1J	±100 ±200	0.1W	10~1M —	10~1M 1.0~9.76 1.02M~10M	500	1000	_	_	_	_	TP:10,000	5,000	_
2A	±100 ±200 ±400	0.125W	10~1M —	10~1M 1.0~9.76 1.02M~10M	150V	200V	_	_	_	_	TP:10,000	5,000	4,000
2B	±100 ±200 ±400	0.25W	10~1M —	10~1M 1.0~9.76 1.02M~5.6M 5.62M~10M			_	_	_	_	_	5,000	4,000
	±100	0.5W 0.33W	10~1k 1.02k~1M	10~1k 1.02k~1M									
2E	±200 ±400	0.5W 0.33W		1.0~9.76 1.02M~5.6M 5.62M~10M	200V	400V	_	_	_	_	_	5,000	4,000
W2H	±100 ±200	0.75W	10~1M —	10~1M 1.0~9.76 1.02M~5.6M			_	_	_	_	_	_	4,000
	±400 ±100		 10~1M	5.62M~10M 10~1M									
W3A	±200	1.0W	_	1.0~9.76 1.02M~5.6M	200V (500V**5)	400V (500V**5)	_	_	_	_	_	_	4,000
	±400			5.62M~10M									

定格周囲温度 Rated Ambient Temperature :+70℃

使用温度範囲 Operating Temperature Range : -55 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ +125 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $(1F \cdot 1H)$ 、 -55 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ +155 $^{\circ}$ $(1E \cdot 1J \cdot 2A \cdot 2B \cdot 2E \cdot W2H \cdot W3A)$

定格電圧は√定格電力×公称抵抗値による算出値、又は表中の最高使用電圧のいずれか小さい値が定格電圧となります。

Rated voltage=√Power Rating×Resistance value or Max. working voltage, whichever is lower.

- **4 RK73H1F(F:±1%)及びRK73H1H(1Ω \leq R \leq 9.1Ω、1.0MΩ \leq R \leq 10MΩ、F:±1%)の公称抵抗値はE24となります。
- ※5()内の最高使用電圧、最高過負荷電圧については、お問い合わせください。 ※4 The nominal resistance value for RK73H1F(F: $\pm 1\%$) and RK73H1H(1Ω \leq R \leq 9. 1Ω , 1.0M Ω \leq R \leq 10M Ω , F: $\pm 1\%$) is E24.
- *5 Please consult with us about the Max. working voltage and the Max. overload voltage with ().

■性能 Performance

試験項目 Test Items	規格値 Performance Requirer Δ R±(%+0.05 Ω)	nents	試験方法 - Test Methods			
rest items	保証値 Limit 代表値 Typical		rest wethous			
抵抗值 Resistance	規定の許容差内 Within specified tolerance	_	25°C			
抵抗温度係数 T.C.R.	規定値内 Within specified T.C.R	_	+25°C/-55°C and +25°C/+125°C			
過負荷(短時間) Overload(Short time)	2	1 : 1F 0.5 : another	定格電圧×2.5倍を5秒印加(2Bのみ定格電圧×2倍) Rated voltage×2.5 for 5s(2B: Rated voltage×2 for 5s)			
はんだ耐熱性 Resistance to soldering heat	1 : 1F~W3A (10Ω≦R≦1MΩ) 3 : 1E~W3A (R<10Ω, R>1MΩ)	0.75 : 1F, 1H(10Ω≦R≦1MΩ) 1 : 1E~W3A (R<10Ω, R>1MΩ) 0.5 : another	260°C±5°C, 10s±1s			
温度急変 Rapid change of temperature	1:1F 0.5:another	0.5 : 1F 0.3 : another	-55°C (30min.)/+125°C (30min.) 100 cycles			
耐湿負荷 Moisture resistance	2:1J, 2A, 2B 3:another	0.75 : 1J, 2A, 2B 1.5 : 1F 1 : another	40℃±2℃, 90%~95%RH, 1000h 1.5時間 ON/0.5時間 OFFの周期 1.5h ON/0.5h OFF cycle			
70℃での耐久性 Endurance at 70℃	2 : 1J, 2A, 2B 3 : another	0.75 : 1J, 2A, 2B 1 : another	70℃±2℃, 1000h 1.5時間 ON/0.5時間 OFFの周期 1.5h ON/0.5h OFF cycle			
高温放置 High temperature exposure	1	0.5 : 1F 0.3 : another	+125°C, 1000h : 1F, 1H +155°C, 1000h : 1E, 1J, 2A, 2B, 2E, W2H, W3A			

■使用上の注意 Precautions for Use

- ●チップ抵抗器の基材はアルミナです。実装する基板との熱膨張係数の違いから、ヒートサイクル等の熱ストレスを繰り返し与えた場合、接合部のはんだ(はんだフィレット部)に クラックが発生する場合があります。特にW2H·W3Aの大型タイプの場合、熱膨張が大きく、また、自己発熱も大きいことより、周囲温度の変動が大きく繰り返される場合や、 負荷のオンオフが繰り返される場合は、クラックの発生に注意が必要です。一般的なヒートサイクル試験をガラエボ基板 (FR-4) を用い、使用温度範囲の上限・下限で行った場合、1F~2Eのタイプでは、クラックは発生しにくいですが、W2H・W3Aタイプは、クラックが発生しやすい傾向にあります。熱ストレスによるクラックの発生は、実装されるラン ドの大きさ、はんだ量、実装基板の放熱性等に左右されますので、周囲温度の大きな変化や負荷のオンオフの様な使用条件が想定される場合は、十分注意して設計してください。
- RK73H1Fでは機器組立工程における静電気の発生・印加により抵抗器が損傷する場合がありますのでご注意ください。
- The substrate of chip resistors is alumina. Cracks may occur at the connection of solder (solder fillet portion) due to the difference of the coefficient of thermal expansion from a mounting board when heat stress like heat cycle, etc. are repeatedly given to them. Care should be taken to the occurrence of the cracks when the change in ambient temperature or ON /OFF of load is repeated, especially when large types of W2H/W3A which have large thermal expansion and also self heating. By general temperature cycle test using glassepoxy(FR-4) boards under the maximum/minimum temperatures of operating temperature range, the crack does not occur easily in the types of 1F~2E, but the crack tends to occur in the types of W2H/W3A. The occurrence of the crack by heat stress may be influenced by the size of a pad, solder volume, heat radiation of mounting board etc., so please pay careful attention to designing when a big change in ambient temperature and conditions for use like ON/OFF of load can be assumed.
- Care should be taken that RK73H1F may be damaged when static electricity occurs and is applied in the equipment.